

开2

10/517206

PCT/JP 03/07637

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

09.07.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application:

2002年12月13日

REC'D 29 AUG 2003

WIPS

HGT

出願番号
Application Number:

特願2002-362714

[ST. 10/C]:

[JP 2002-362714]

出願人
Applicant(s):

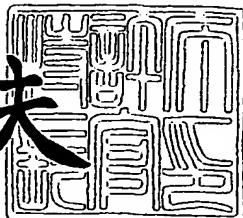
積水化学工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

2003年 8月15日

今井康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 02P01680
【提出日】 平成14年12月13日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 C08L 27/00
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府三島郡島本町百山2-1 積水化学工業株式会社
内
【氏名】 七里 德重
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府三島郡島本町百山2-1 積水化学工業株式会社
内
【氏名】 島津 宏宣
【特許出願人】
【識別番号】 000002174
【氏名又は名称】 積水化学工業株式会社
【代表者】 大久保 尚武
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】 特願2002-269069
【出願日】 平成14年 9月13日
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 005083
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1
【物件名】 要約書 1
【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 有機EL素子用光硬化性接着剤

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光照射後、光を遮断した後にも反応が進行し、硬化が完了することを特長とする有機EL素子封止用光硬化性接着剤。

【請求項2】 光カチオン重合性化合物、光カチオン性重合開始剤および充填剤からなることを特徴とする請求項1記載のEL素子封止用光硬化性接着剤。

【請求項3】 光カチオン重合性化合物、光カチオン性重合開始剤、充填剤および脂肪族水酸基含有化合物及びポリエーテル化合物からなる群より選ばれた1種もしくは2種以上の化合物からなることを特徴とする請求項2記載の有機EL素子封止用光硬化性接着剤。

【請求項4】 請求項1～3のいずれか一項に記載のEL素子封止用光硬化性接着剤を防湿性基材に塗布した後、光を照射して、該接着剤が硬化するまでの間に防湿性基材を有機EL素子と貼合して封止することを特徴とする有機EL素子の封止方法。

【請求項5】 請求項1～3のいずれか一項に記載のEL素子封止用光硬化性接着剤に光を照射して接着剤を活性化した後、該接着剤が硬化するまでの間に防湿性基材と有機EL素子基板の間に接着剤を満たして封止することを特徴とする有機EL素子の封止方法。

【請求項6】 防湿性基材を有機EL素子と貼合して封止した後に加熱して硬化を促進せしめることを特徴とする請求項4又は5に記載の有機EL素子の封止方法。

【請求項7】 請求項4～6に記載の封止方法にて封止されてなることを特徴とする有機EL素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子（有機EL素子）の封止用接着剤、該接着剤を用いたEL素子の封止方法および該封止方法により作製された有

機エレクトロルミネッセンス素子（有機EL素子）に関する。

【0002】

【従来の技術】

有機EL材料を発光層に用いた電界発光素子は、自己発光を行うため視認性が良く、薄膜での形成が可能なため素子の薄型化が可能で、直流低電圧駆動素子を実現するものとして注目を集めている。

しかし、有機EL素子の発光材料や電極は、水分等による酸化により特性が劣化し易いために、封止をしていない有機EL素子を大気中で駆動させると発光特性が急激に劣化する。これらの問題を解決し実用的な有機EL素子を得るためには、素子を封止して長寿命化を図る必要があり、具体的には、例えば、特開平9-148066号公報のように、積層構成体部分を金属またはガラス等の気密容器で封止する方法が一般に取られている。

【0003】

【特許文献】

特開平9-148066号公報

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、前述した気密容器で封止する方法は、接着剤を用いて素子を封止した後に、熱や光により接着剤を硬化させて封止を行う方法が採られており、接着剤を硬化する際に、素子が直接熱や光にさらされるために素子の性能が低下し易く、場合によっては劣化してしまうという問題があった。また、光照射時に発生するガスが素子内に充满し素子の劣化を促進し易いという問題もあった。

更に、基板によってはガラス上の金属配線のため光の当らない部分がある場合や、紫外線吸収剤を含有する基板を封止する場合、紫外線が基板によって吸収されてしまって、光硬化性接着剤の硬化が不十分になってしまいういう問題があった。

また、特開2001-357973号公報にあるように、上面発光型有機EL素子等において、有機EL素子基板の間に接着剤を満たして光を照射して封止する方法が提案されているが、このような構造の素子を光硬化性接着剤で封止しよ

うとすると、素子が直接光にさらされるために素子が劣化するという問題があつた。

【0005】

【特許文献】

特開 2001-357973号公報

【0006】

【課題を解決するための手段】

請求項1記載の発明は、光照射後、光を遮断した後にも反応が進行し、硬化が完了する有機EL素子封止用光硬化性接着剤である。

【0007】

請求項2記載の発明は、光カチオン重合性化合物、光カチオン性重合開始剤および充填剤からなる請求項1記載のEL素子封止用光硬化性接着剤である。

【0008】

請求項3記載の発明は、光カチオン重合性化合物、光カチオン性重合開始剤、充填剤および脂肪族水酸基含有化合物及びポリエーテル化合物からなる群より選ばれた1種もしくは2種以上の化合物からなる請求項2記載の有機EL素子封止用光硬化性接着剤である。

【0009】

請求項4記載の発明は、請求項1～3のいずれか一項に記載のEL素子封止用光硬化性接着剤を防湿性基材に塗布した後、光を照射して、該接着剤が硬化するまでの間に防湿性基材を有機EL素子と貼合して封止する有機EL素子の封止方法である。

【0010】

請求項5記載の発明は、請求項1～3のいずれか一項に記載のEL素子封止用光硬化性接着剤に光を照射して接着剤を活性化した後、該接着剤が硬化するまでの間に防湿性基材と有機EL素子基板の間に接着剤を満たして封止することを特徴とする有機EL素子の封止方法である。

【0011】

請求項6記載の発明は、防湿性基材を有機EL素子と貼合して封止した後に加

熱して硬化を促進せしめる請求項4又は5に記載の有機EL素子の封止方法である。

【0012】

請求項7記載の発明は、請求項4～6に記載の封止方法にて封止されてなる有機EL素子である。

【0013】

本発明においては、素子を封止するための背面板に光硬化性接着剤を塗布し、該接着剤に光を照射して接着剤を活性化した後に、光を遮断し、背面板と素子を形成した基板を貼合させて素子を封止する方法であるために、素子が熱や光にさらされことがなく素子が封止される。

【0014】

上記有機EL素子用光硬化性接着剤は、光照射後、光を遮断した後にも反応が進行し、硬化が完了する接着剤であれば特に限定されないが、光カチオン重合性化合物、光カチオン性重合開始剤および充填剤を含む光硬化性接着剤が好適に用いられる。

【0015】

上記光カチオン重合性化合物としては、分子内に少なくとも1個の光カチオン重合性の官能基を有する化合物であればよく、特に限定されるものではないが、例えば、分子内に少なくとも1個のエポキシ基、オキセタン基、水酸基、ビニルエーテル基、エピスルフィド基、エチレンイミン基等の光カチオン重合性の官能基を有する化合物が挙げられる。

【0016】

また、上記光カチオン重合性化合物の分子量は、特に限定されるものではなく、モノマー状、オリゴマー状、ポリマー状のいずれであってもよい。上記光カチオン重合性化合物は単独で用いられても良いし、2種類以上が併用されてもよい。

【0017】

上記光カチオン重合性化合物としては、分子内に少なくとも1個のエポキシ基を有するエポキシ基含有化合物が好適に用いられる。上記エポキシ基含有化合物

としては、特に限定されるものではないが、例えば、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂等のビスフェノール型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、グリシジルエーテル型エポキシ樹脂、グリシジルアミン型エポキシ樹脂等の2官能以上のエポキシ樹脂が挙げられ、市販品としては、例えば「エピコート828」、「エピコート1001」、「エピコート1002」（以上、ジャパンエポキシレジン社製）等が挙げられる。

【0018】

上記エポキシ基含有化合物の他の例としては、エポキシ基含有モノマーやエポキシ基含有オリゴマーの付加重合体、例えば、エポキシ基含有のポリエステル樹脂、エポキシ基含有ポリウレタン樹脂、エポキシ基含有アクリル樹脂等のエポキシ基含有樹脂が挙げられる。この際、硬化後の樹脂に適度な柔軟性を付与するために、可撓性のエポキシ樹脂を用いることも可能である。

上記エポキシ基含有化合物は単独で用いられてもよく、2種類以上が併用されても良い。

【0019】

本発明における光カチオン重合開始剤はイオン性光酸発生タイプであっても良いし、非イオン性光酸発生タイプであっても良い。上記イオン性光酸発生タイプの光カチオン重合開始剤としては、特に限定されるものではなく、例えば、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族ハロニウム塩、芳香族スルホニウム塩等のオニウム塩類や、鉄ーアレン錯体、チタノセン錯体、アリールシラノールーアルミニウム錯体などの有機金属錯体類等が挙げられる。これら光カチオン重合開始剤は、単独で用いられてもよく、2種類以上が併用されても良い。

【0020】

上記イオン性光酸発生タイプの光カチオン重合開始剤の具体例としては、特に限定されるものではなく、例えば、「アデカオプトマーSP150」、「アデカオプトマーSP170」（以上、旭電化工業社製）、「UVE-1014」（ゼネラルエレクトロニクス社製）、「CD-1012」（サートマー社製）等の市販品が用いられ得る。

【0021】

上記非イオン性光酸発生タイプの光カチオン重合開始剤としては、特に限定されるものではなく、例えば、ニトロベンジルエステル、スルホン酸誘導体、リン酸エステル、フェノールスルホン酸エステル、ジアゾナフトキノン、N-ヒドロキシイミドスホナー等が挙げられる。

【0022】

上記光カチオン重合開始剤の量は、特に限定されるものではなく、上記光カチオン重合性化合物100重量部に対して、0.1～10重量部が好ましい。カチオン重合開始剤が0.1重量部未満の場合は、光カチオン重合が十分に進行しなかつたり、反応が遅くなりすぎたりする可能性がある。また、10重量部を越えると、反応が速くなりすぎて、作業性が低下したり、反応が不均一になり易くなったりする可能性がある。

【0023】

本発明による光硬化性接着剤には、光照射後の可使時間及び硬化時間を制御するため、本発明の課題達成を阻害しない範囲で、脂肪族水酸基含有化合物、及びポリエーテル化合物からなる群より選ばれた1種もしくは2種以上の化合物（反応調節剤と称す）が含有されていても良い。上記反応調節剤を上記光硬化性接着剤に添加することにより可視時間、硬化時間の調整が可能となり作業性を大幅に向上せしめることが出来る。上記反応調節剤としては、例えば、グリセリン、ペンタエリスリトール等の多官能水酸基含有化合物が挙げられ、上記ポリエーテル化合物としては、例えば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリオキシテトラメチレングリコール等のポリアルキレンオキサイド等が挙げられる。これらの内ポリアルキレンオキサイドが好適に用いられ、特にポリオキシテトラメチレングリコールが好適に用いられる。

また、上記ポリアルキレンオキサイドの末端は、特に限定されず水酸基でも良いし、他の化合物によりエーテル化、エステル化されていても良いし、エポキシ基等の官能基となっていても良く、水酸基、エポキシ基等は上記カチオン重合性化合物と反応するので好適に用いられる。

さらに、ポリエーテル化合物として、ポリアルキレンオキサイド付加ビスフェ

ノール誘導体も好適に用いられ、特に末端が水酸基又はエポキシ基を有する化合物が特に好適に用いられる。これら化合物の市販品としては、リカレジンBPO-20E、リカレジンBE0-60E、リカレジンEO-20、リカレジンPO-20（いずれも新日本理化社製）が用いられる。

【0024】

上記脂肪族水酸基含有化合物、及びポリエーテル化合物からなる群より選ばれた1種もしくは2種以上の化合物の量は、特に限定されず、必要とされる可使時間及び硬化時間に応じて適宜決定されて添加されるが、一般的には、光硬化性化合物100重量部に対して、1~30重量部が添加され、好ましくは5~20重量部が添加される。

本発明のEL素子封止用光硬化性接着剤は、光を照射した後硬化反応が進行し、接着が出来なくなるまでの可使時間が1分以上であることが望ましい。可使時間が1分より短いと、基板等を張り合わせる前に硬化進行してしまい、充分な接着強度を得られなくなることがあるからである。

【0025】

本発明の有機EL素子用光硬化性接着剤には、透湿性、接着強度、硬化収縮及び熱膨張率等を改良するために、コロイダルシリカ、タルク、マイカ、炭酸カルシウム、酸化チタン、クレー等の粉体、ガラスバルーン、アルミナバルーン、セラミックバルーン等の無機中空体；ナイロンビーズ、アクリルビーズ、シリコンビーズ、フッ素樹脂ビーズ等の有機球状体；塩化ビニリデンバルーン、アクリルバルーン等の有機中空体；ガラス、ポリエステル、レーヨン、ナイロン、セルロース等の単繊維等が添加されていてもよい。

また、セル内への水分の浸入を防ぐため、接着剤に吸水材等が添加されていても良い。吸水材の具体例としては、シリカゲル、モレキュラーシーブ、酸化カルシウム、酸化バリウム、酸化ストロンチウム等アルカリ土類金属の酸化物が挙げられる。

【0026】

さらに、本発明によるEL素子封止用光硬化性接着剤には密着性向上剤、補強剤、軟化剤、可塑剤、粘度調整剤等の各種添加物が含有されていても良い。

【0027】

本発明によるEL素子封止用光硬化性接着剤の製造方法としては、特に限定はされないが、ホモディスパー、ホモミキサー、万能ミキサー、プラネタリウムミキサー、ニーダー、三本ロール等の混合機を用いて、常温もしくは加温下で、光カチオン重合性化合物、光カチオン重合開始剤、充填材、脂肪族水酸基含有化合物又はポリエーテル化合物及び添加剤等の各所定量を混合することにより、所望の光硬化性接着剤を得ることができる。尚、上記光硬化性接着剤の製造は光を遮断した状態で行われることが望ましい。

【0028】

本発明の光硬化性接着剤を防湿性基材に塗布し、ついで、上記接着剤に光を照射することにより活性化した後に、他方の基材と接合し、光硬化性接着剤を光カチオン重合させ、硬化せしめればよい。この際、一方の接合部材と他方の接合部材との接合を円滑に行うために、活性化された後、可及的速やかに、好ましくは10分以内に双方の接合部材の接合を行うことが望ましい。

【0029】

上記防湿性基材の具体例としては、例えば、ソーダガラス、無アルカリガラス等のガラス基材、ステンレス・アルミニウム等の金属基材、三フッ化ポリエチレン、ポリ三フッ化塩化エチレン（PCTFE）、ポリビニリデンフルオライド（PVDF）、PVDFとPCTFEとの共重合体、PVDFとポリフッ化塩化エチレンとの共重合体等のポリフッ化エチレン系ポリマー、ポリイミド、ポリカーボネート、ジシクロペンタジエン等のシクロオレフィン系樹脂、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル、ポリエチレン、ポリスチレン等の樹脂基板が挙げられる。

【0030】

本発明の光硬化性接着剤を防湿性基材に適用する形態としては、基材の周囲に塗布しても良いし、被着体全面に塗布しても良い。また、毛細管現象を利用して、二枚の基板間にあらかじめ光により活性化した接着剤を吸い上げる方法や、基板間を真空にしてあらかじめ光により活性化した接着剤を吸い上げる方法等により基板間に接着剤を満たしてもよい。

【0031】

上記の封止過程は、常温常圧で出来るものであるが、水分の制御された空間内や減圧下で行なうことが望ましい。

【0032】

上記接着剤を活性化するために用いられる光源としては特に限定されるものではなく、例えば、マイクロ波、赤外線、可視光、紫外線、X線、 γ 線等が挙げられるが、特に取り扱いが簡便で、比較的高エネルギーを得ることの出来る紫外線が好適に用いられる。特に好適に用いられるのは波長が200～400nmの紫外線である。上記紫外線を照射する光源としては、例えば高圧水銀灯、超高圧水銀灯、ケミカルランプ、キセノンランプ等の適宜の光源が挙げられる。

【0033】

光照射後、光硬化性接着剤の硬化反応をより促進し、硬化時間を短縮するために、素子を劣化させない範囲で、加熱等による他の硬化手段が併用されても良い。

加熱により硬化を促進する場合の温度は50℃～100℃が好ましい。

【0034】

上記封止方法にて封止されてなる有機EL素子もまた、本発明の1つである。

【0035】**【実施例】**

以下、本発明を実施例によって更に具体的に説明する

(有機EL素子基板Aの作製)

ガラス基板(25mm×25mm×0.7mm)にITO電極を100nmの厚さで成膜したものを透明支持基板とした。上記透明支持基板をアセトン、アルカリ水溶液、イオン交換水、イソプロピルアルコールにてそれぞれ15分間超音波洗浄した後、煮沸させたイソプロピルアルコールにて10分間洗浄し、さらにUV-オゾンクリーナ(NL-UV253、日本レーザー電子社製)にて直前処理を行った。次に、この透明支持基板を真空蒸着装置の基板フォルダに固定し、素焼きの坩堝にN,N'-ジ(1-ナフチル)-N,N'-ジフェニルベンジジン(α -NPD)を200mg、他の異なる素焼き坩堝にトリス(8-ヒドロキ

シキノリラ) アルミニウム (Alq3) を 200 mg入れ、真空チャンバー内を、 1×10^{-4} Paまで減圧した。その後、 α -NPD入りの坩堝を加熱し、 α -NPDを蒸着速度 15 \AA/s で基板に堆積させ、膜厚 600 \AA の正孔輸送層を成膜した。次いで Alq3 の坩堝を加熱し、 15 \AA/s の蒸着速度で (Alq3) 膜を形成した。その後、透明支持基板を別の真空蒸着装置に移し、この真空蒸着装置内のタンクステン製抵抗加熱ポートにフッ化リチウム 200 mg、別のタンクステン製ポートにアルミニウム線 1.0 gを入れた。その後真空槽を 2×10^{-4} Paまで減圧してフッ化リチウムを 0.2 \AA/s の蒸着速度で 5 \AA 成膜した後、アルミニウムを 20 \AA/s の速度で 1000 \AA 成膜した。窒素により蒸着器内を常圧に戻し透明支持基盤を取り出して透明支持基盤上に作製した有機EL素子基板を得た。

【0036】

(有機EL素子基板Bの作製 (上面発光型有機EL素子の作製))

ガラス基板 ($25 \text{ mm} \times 25 \text{ mm} \times 0.7 \text{ mm}$) を、上記と同様の方法で洗浄した後、アルミニウム電極を 100 nm の厚さで成膜し、透明支持基板とした。次に、この透明支持基板を真空蒸着装置の基板フォルダに固定し、第1の素焼き坩堝に N, N'-ジ(1-ナフチル)-N, N'-ジフェニルベンジン (α -NPD) を 200 mg、第2の素焼き坩堝にトリス (8-ヒドロキシキノリラ) アルミニウム (Alq3) を 200 mg、またタンクステン製抵抗加熱ポートにフッ化リチウム 200 mgをそれぞれ入れ、真空チャンバー内を、 1×10^{-4} Paまで減圧した。その後、フッ化リチウムを 0.2 \AA/s の蒸着速度で 5 \AA 成膜し、次いで Alq3 を 15 \AA/s の蒸着速度で (Alq3) 膜を形成した。次いで α -NPDを蒸着速度 15 \AA/s で基板に堆積させ、膜厚 600 \AA の正孔輸送層を成膜した。その後、透明支持基板を酸化インジウムスズ (ITO) のターゲットを備えたスパッタリング装置に移し、真空槽を 2×10^{-4} Paまで減圧した後、アルゴンガスを 0.4 Pa となるよう導入した。ITOを 20 \AA/s の速度で 1000 \AA 成膜し、透明電極を設けた。更に、透明支持基板を酸化珪素のターゲットを備えたスパッタリング装置に移し、真空槽を 2×10^{-4} Paまで減圧した後、アルゴンガスを 0.4 Pa となるよう導入した。酸化珪素を 20 \AA/s の

速度で1000Å成膜し、素子の保護層を設けた。窒素により蒸着器内を常圧に戻し透明支持基盤を取り出して透明支持基盤上に作製した上面発光型有機EL素子基板を得た。

【0037】

(接着剤の調製)

表1の組成に従って、各材料を、ホモディスパー型搅拌混合機（ホモディスパーL型、特殊機化社製）を用い、搅拌速度3000rpmで均一に搅拌混合して、光硬化性接着剤を調製した。

【0038】

(素子の封止)

実施例1、2、3、比較例1、2

上記で得られたEL素子封止用光硬化性接着剤をガラス製背面板にディスペンサーにて塗布し、高圧水銀灯を用いて波長365nmの紫外線を照射量が2400mJ/cm²となるように照射した。その後、窒素ガスを流通させたグローブボックス中で、有機EL素子基板と光硬化性接着剤を塗布したガラス製背面板を貼合後、10分間放置し接着剤を硬化して有機EL素子を封止した。

尚、実施例3においては、貼合後60℃で5分間加熱して接着剤の硬化を行った。

【0039】

(素子の封止)

実施例4、5、比較例3

上記で得られたEL素子封止用光硬化性接着剤をガラス板に塗工装置にて50ミクロンの厚さに全面塗布し、高圧水銀灯を用いて波長365nmの紫外線を照射量が2400mJ/cm²となるように照射した。この基板を真空中で、有機EL素子基板と貼合後、10分間放置し接着剤を硬化して有機EL素子を封止した。

【0040】

[評価]

(硬化性及び硬化時間)

上記で得られたEL素子を用いて、照射終了後、5分毎に、素子基板と背面板が手でずれるかどうかを試験し、硬化性を下記の基準で評価し、ズレが無くなつた時間を硬化時間とした。結果を表1に示した。

○：全くずれない。

×：接着剤が柔らかくずれた。

(セル評価)

封止されたEL素子を温度60℃、湿度90%の条件下に100時間暴露した後、10Vの電圧を印加し素子の発光状態（発光及びダークスポット、ダーラインの有無）を目視で観察し、下記の基準で評価を行った。結果を表1に示した。

尚、比較例1にセルは接着剤が硬化していなかったのでセル評価は行わなかつた。

○：ダークスポット無く均一に発光

△：発光するがダークスポット、ダーライン有り

×：全く発光せず

【0041】

【表1】

		実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	比較例 1	比較例 2	比較例 3
光重合性 化合物	エビコート828	50	50	50	40	40	50	50	50
	エビコート807	—	—	—	40	40	—	—	—
	エビコート4004	30	30	30	—	—	30	30	30
	PTMG1000	10	—	10	10	—	10	10	10
接着剤 反応開始剤 組成	リカレジンBPO-20E	—	10	—	—	10	—	—	—
	アデカオブトマーSP170	1	1	1	1	1	1	1	1
	シリカ	10	10	10	10	10	10	10	10
	充填材								
硬化条件		貼合わせ前照射				照射後貼合わせ			
硬化性	照射量 (mJ/cm ²)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	後加熱 (60℃×5分)	無	無	有り	無	無	—	—	—
評価	硬化性	○	○	○	○	○	×	○	○
	硬化時間 (分)	20	20	10	20	20	—	—	—
セル評価		○	○	○	○	○	—	×	×

・エビコート828：ビスフェノールA型エボキシ樹脂（ジャパンエボキシレジン社製）
 ・エビコート807：ビスフェノールF型エボキシ樹脂（ジャパンエボキシレジン社製）
 ・エビコート4004：ビスエラメチレングリコール付加剤（三共化成社製）
 ・PTMG1000：ポリテトラメチレングリコール（新日本理化社製）
 ・リカレジンBPO-20E：ポリビレングリコール開始剤（旭電化社製）
 ・アデカオブトマーSP170：光カチオン重合開始剤（旭電化社製）
 ・シリカ：アエロジル200（日本アエロジル社製）

【0042】

【発明の効果】

本発明の有機EL素子封止用光硬化性接着剤は上記の通りであるので光照射後、光を遮断した後にも反応が進行し、硬化が完了するので、素子が直接光や熱にさらされることが無いので有機EL素子封止に好適な接着剤であり、該接着剤を使用することにより素子への直接の光照射、もしくは高温に長時間晒すことなく素子の劣化等の防止が可能となる。さらに素子を封止する前に光照射を行うため、光照射時の発生ガスを素子内に充満させることなく封止できる。以上から、素子を劣化させることなく封止できる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 素子の劣化を起こすことなく良好な封止が行われる有機EL素子封止用光硬化性接着剤、及び該接着剤を用いた有機EL素子の封止方法並びに該接着剤により封止された有機EL素子の提供。

【解決手段】 光照射後、光を遮断した後にも反応が進行し、硬化が完了することを特長とする有機EL素子封止用光硬化性接着剤、及び該接着剤を用いた有機EL素子の封止方法、並びに該接着剤により封止された有機EL素子。

【選択図】 なし

特願 2002-362714

出願人履歴情報

識別番号 [000002174]

1. 変更年月日 1990年 8月 29日
[変更理由] 新規登録
住 所 大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号
氏 名 積水化学工業株式会社

2. 変更年月日 2003年 4月 7日
[変更理由] 名称変更
住 所 住所変更
氏 名 大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号
積水化学工業株式会社

3. 変更年月日 2003年 5月 9日
[変更理由] 住所変更
住 所 大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号
氏 名 積水化学工業株式会社